

证券代码：688097

证券简称：博众精工

## 博众精工科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 利润说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参与博众精工《十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之 2025 年度智能制造行业集体业绩说明会》的广大投资者
时间	2026 年 5 月 22 日 15:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a>
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 吕绍林；董事会秘书 余军；财务总监 黄良之；独立董事 秦非
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 2025 年，智能制造行业整体面临下游周期波动、技术迭代加速的双重挑战，贵公司全年业绩的核心增长点是什么？</p> <p>答：营收增长主要是公司新能源业务订单充足、交付顺利，公司营收规模进一步扩大；归母净利润增长主要是公司投资收益增加以及销售规模效应所致。</p> <p>2. 公司收购湖南中南鸿思自动化科技有限公司有什么目的和未来规划？请介绍一下该公司的主营业务。</p>

**答：**博众精工已深耕光通信设备领域多年，于2020年战略布局高精度共晶贴片机赛道。目前博众精工的共晶贴片机设备已在400G/800G高速光模块规模化生产中批量应用，成功进入国内外头部企业供应链并出口海外。面向未来，针对1.6T、3.2T及CPO的技术演进，博众精工已全面启动下一代共晶贴片机产品的研发。此外，博众精工还布局了生产光模块产线的自动化设备并已经供货给相关客户。

2026年，博众精工收购中南鸿思（中南鸿思主营产品为耦合机设备等），进而布局耦合机等关键设备。博众精工已经从核心设备供应商向“光通信封装自动化系统解决方案”服务商升级，具备为客户提供从单站到整线的自动化量产能力。

### **3. 公司下游主要是哪些领域？**

**答：**目前公司产品主要应用于消费电子、新能源、汽车自动化、半导体等行业领域。目前，消费电子和新能源板块占比较大；汽车自动化和半导体是公司培育中的板块，预计未来也会逐步成长为成为像3C、新能源一样能支撑公司未来发展战略的主营业务板块。

### **4. 请问公司多个业务之间有一定的关联度吗？**

**答：**博众精工是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，自创立以来，深耕智能制造装备领域，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。作为一家技术平台型企业，公司基于自动化底层的通用技术（用自动化设备替代人的手和眼睛，去完成终端产品组装、检测、量测的工艺），公司一方面持续巩固在消费电子领域的优势，深度绑定大客户；另一方面积极发展新能源（锂电标准设备、新能源汽车换电站、智慧仓储物流）、汽车自动化及半导体等领域，并取得了积极成果。目前，公司营收大部分来源于消费电子和新能源行业。长远来看，公司规划形成“消费电子+新能源+汽车自动化+半导体”多轮驱动的业务结构，向跨行业的工业自动化解决方案领军者迈进，为未来长期增长奠定坚实基础。

	<p><b>5. 公司与华南理工共同研究的高熵陶瓷可以用在哪些领域？</b></p> <p><b>答：</b>公司与华南理工大学共建的“高熵陶瓷新材料联合研究中心”，聚焦在高熵陶瓷材料的基础研究与应用开发，致力于推动该类新材料在新能源汽车、航空航天、光伏及半导体等高端制造领域的产业化应用，为我国关键陶瓷材料技术自主创新提供支撑。高熵陶瓷具有超耐高温，超高硬度等性能特质，可用于电池热管理、航空器热障涂层、半导体器件、高端刀具等多个场景，助力提升设备在极端环境下的性能与可靠性，应用前景广泛。</p> <p><b>6. 股东回报未来展望？</b></p> <p><b>答：</b>一方面，公司会持续做好企业经营，让公司业绩表现和长期竞争力进一步提升，通过经营能力的持续提升从而为股东创造更大的价值和回报。另一方面也会考虑通过现金分红等方式让股东共享公司发展的成果。此外，公司将进一步加强和资本市场的沟通交流，让市场充分了解公司发展战略和未来规划，增加公司的透明度。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年5月22日</p>